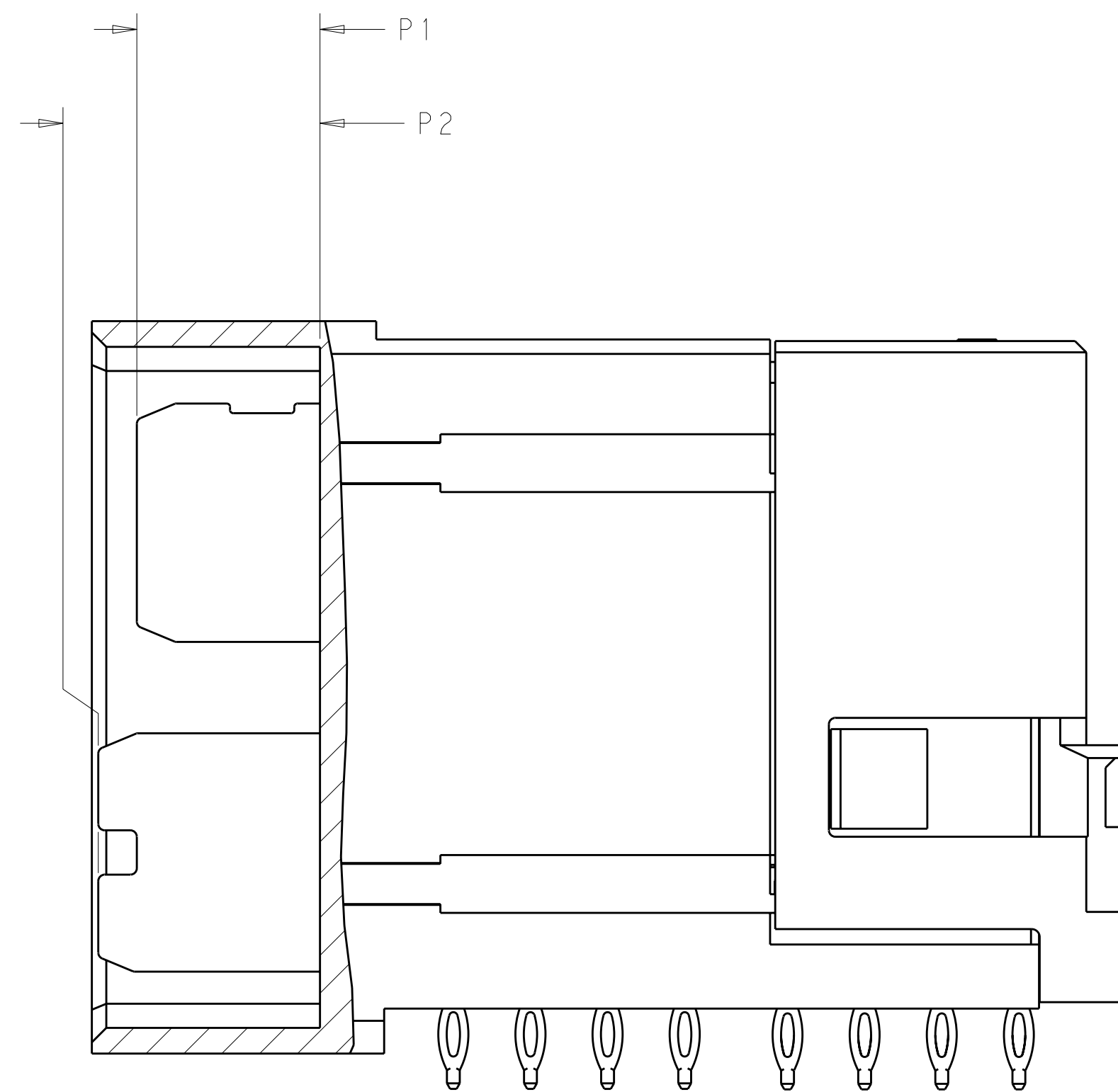
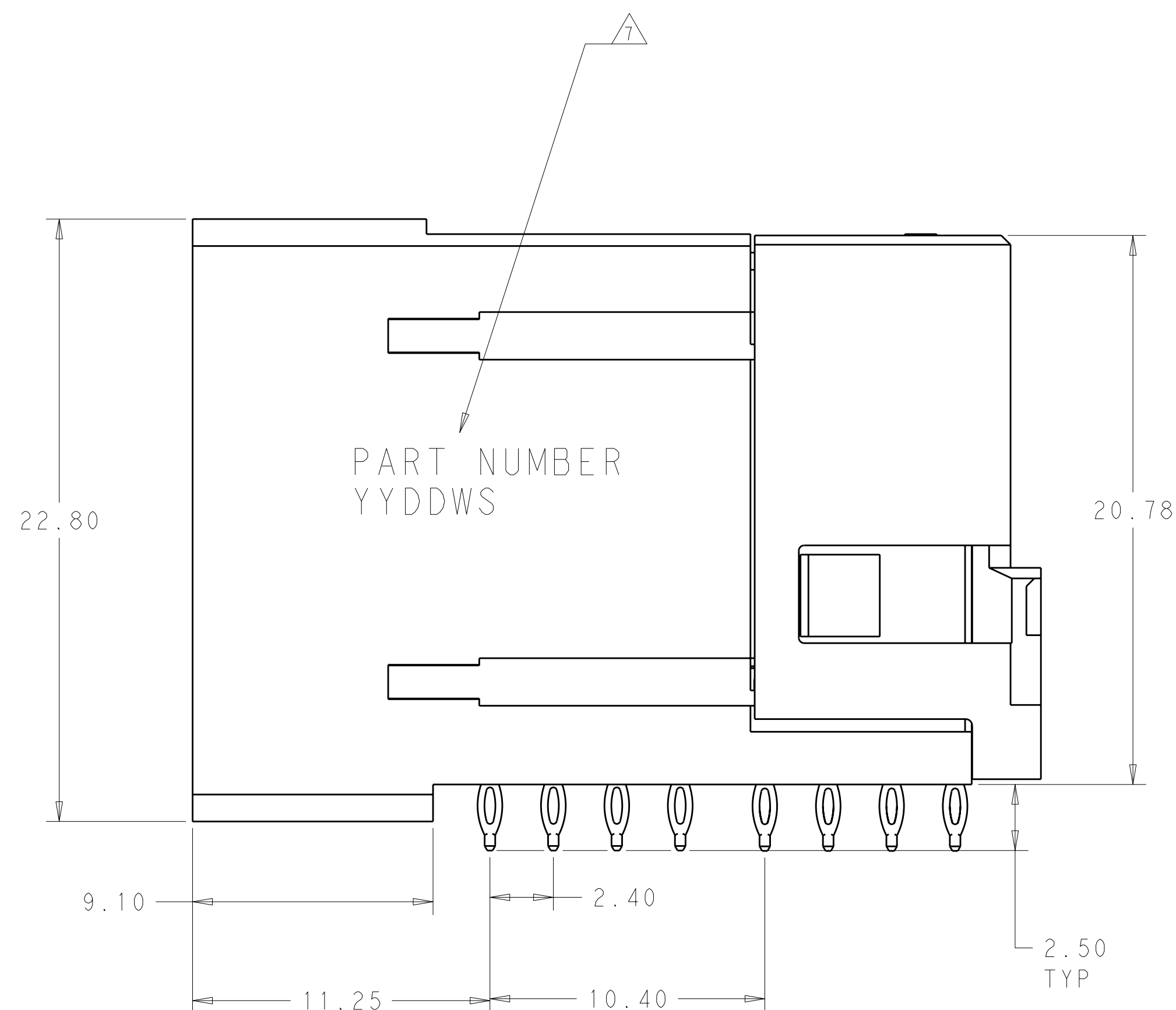




NOTES:

1. MATERIALS:
 HOUSING: HIGH TEMP. THERMOPLASTIC GLASS/MINERAL FILLED UL94V-0
 TERMINAL: COPPER ALLOY
 FINISH:
 ② TIN OPTION-0.76um MIN GOLD AT CONTACT AREA AND
 1.27um MIN NICKEL UNDERPLATED OVER ALL
 2.54um TIN AT SOLDER TAIL AREA
 TIN-LEAD OPTION-0.76um MIN GOLD AT CONTACT AREA AND
 1.27um MIN NICKEL UNDERPLATED OVER ALL
 2.54um TIN-LEAD AT SOLDER TAIL AREA
- ③ PCB NOTE FOR DIAMETER 0.725MM PLATED HOLE.
 -DRILLED HOLE SIZE IS 0.838MM
 -PLATED WITH 0.007MM MIN. TIN OVER
 0.03 TO 0.08MM COPPER UNDERPLATE TO ACHIEVE
 0.725±0.075MM HOLE.
4. CONNECTOR WERE PACKED BY TRAY
5. REFER TO TE'S PRODUCT SPECIFICATION: 108-2473
 FOR TORQUE FORCE AND RETENTION FORCE
6. MATED WITH 2169859-*
- ⑦ PART NUMBER AND DATE CODE AT ASSEMBLY AREA AS APPROXIMATE SHOWN.
- ⑧ COMPONENT PLACEMENT ZONE



OBSOLETE	TRAY	TIN PLATING	6.90	6.90	2169869-1
			5.70	5.70	2169869-2
			6.90	5.70	2169869-3
			5.70	6.90	2169869-4
	PACKAGING	TIN-LEAD PLATING	6.90	6.90	5-2169869-1
			5.70	5.70	5-2169869-2
			6.90	5.70	5-2169869-3
			5.70	6.90	5-2169869-4
	PACKAGING	PLATING OPTION	P1	P2	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR ETC ELECTRONICS CORPORATION IF IT SUBJECTS TO ANY CHANGES, THE CUSTOMER ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN 05MAY2011 CNR LARRY WANG 05MAY2011 APVD SUNY.ZHAO 05MAY2011			
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
mm		0 PLC ±.0 1 PLC ±.0 2 PLC ±.025 3 PLC ±.0 4 ANGLES ±.0°		ASSEMBLY IMPACT POWER SPAIR R/A HEADER PRESS-FIT	
		PRODUCT SPEC 108-2473 APPLICATION SPEC 114-32028		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
MATERIAL -		FINISH 2		WEIGHT - A 00779 C=2169869 -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 6:1 SHEET 1 of 2 REV A	



—PCB BOARD



1.60MIN.

D

C

B

A

AMP 4805 REV 31MAR2000

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9